# SnO。系透明導電膜のグルコン酸水溶液中での還元と、それを利用した新規パターニング法 A new patterning method using reduction of SnO<sub>2</sub>-based transparent conductive films in gluconic acid aqueous solution

〇小川大輔1・並木宏允1・宮下惟人1 (地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター1)

ODaisuke Ogawa<sup>1</sup>, Hiromasa Namiki<sup>1</sup>, Yuito Miyashita<sup>1</sup> (Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute<sup>1</sup>)

## 要旨

- ➤ SnO₂系透明導電膜は希少金属を含まず、耐薬品性に優れるが、ウェットプロセスでのパターニングが困難である。
- ➤ グルコン酸水溶液中で電圧印加すると、SnO₂膜の表面から内部に向かってSnへの還元が進行する。
- ➤ Snは酸・塩基による溶解等で容易に除去できる。SnO₂膜のウェットプロセスでのパターニングが可能である。

### 研究背景

透明導電膜は太陽電池・液晶パネル・発光ダイオード等の透明電極に必要不可欠 最も普及しているITOは希少元素のインジウムを含む

⇒ SnO₂系透明導電膜はITOの代替材料として有力

実験:新たに開発したパターニング法

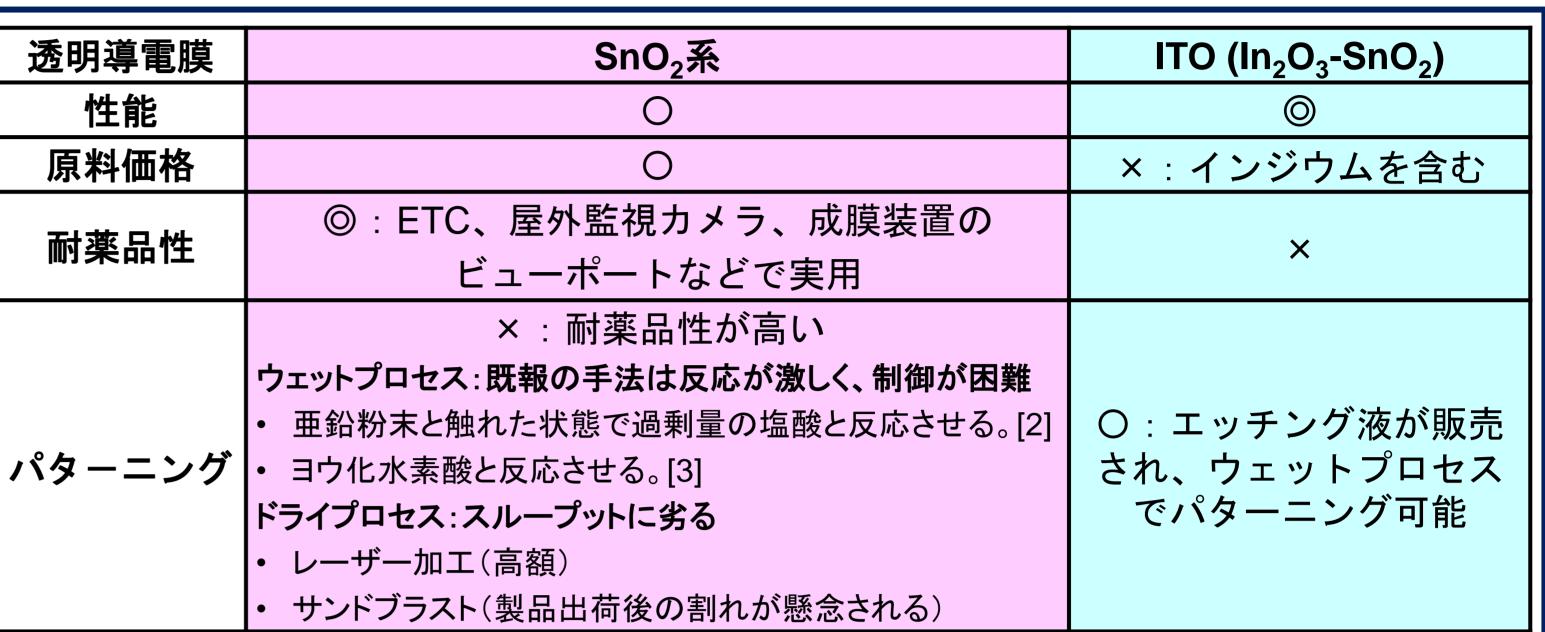
- ・半世紀以上の実用化の歴史を持つ
- ・薄膜の成長方位を制御することで物質本来の高移動度(130 cm<sup>2</sup>V<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>)を達成可能 [1]

透明電極として使うにはパターニングが必須。ITOはエッチング液が市販され、 リソグラフィと組み合わせたウェットプロセスで容易にパターニング可能

⇒ SnO₂は耐薬品性が高く、ウェットプロセスでのパターニングが困難

SnO2系透明導電膜をウェットプロセスでパターニング

できれば、ITOの代替に向けて大きな前進となる



[1] M. Fukumoto et al., Scientific Reports 10, 6844 (2020). [2] G. Bradshaw and A. J. Hughes, Thin Solid Films 33(2), L5 (1976). [3] V. K. Gueorguiev et al., Sensors and Actuators A 24(1), 61 (1990).

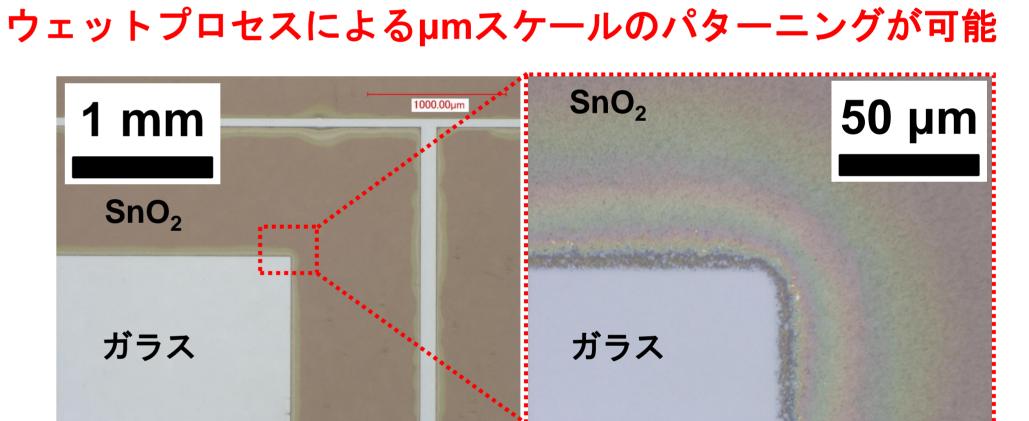
#### 第一段階:SnO₂系透明導電膜のSnへの還元 第二段階:Sn除去 (電圧:5-30 V、電極間距離:20 mm、時間:15秒~) (酸・塩基での溶解) SnO<sub>2</sub> SnO<sub>2</sub> 直流安定化電源 ガラス フッ素ドープSnO₂透明導電膜付きガラス 還元後(30 V、600秒) 塩酸でSnを溶解後 • $50 \times 50 \times 1.1 \text{ mm}^3$ シート抵抗10 Ω/□ フォトリソグラフィで作製したマスクと組み合わせることで、 アステラテック株式会社より購入

フォトレジスト(PMERP-LA900、 赤色)でマスクを作製した場合

マスク(必要に応じて) ガラス SnO。 Sn(SnO₂が還元される)

SnO。膜が少しずつ黒色化していく 30 V印加時(画像)でも水は穏やかに 電気分解する

(他の電解液の場合、電気分解で発生 するガスでSnO<sub>2</sub>膜やマスクがボロボロ になり、Snの状態でとどめられない)



## 結果

## 断面SEM像(FIB加工装置内で斜め54度方向から撮影)

電極間距離 20 mm 還元電圧 30 V FIBによるPt保護層 堆積・断面加工時の 加速電圧 30 kV SEM観察時の 加速電圧 3 kV

還元時間

膜厚

SnO<sub>2</sub>

Sn

Sn

Pt保護層 SnO<sub>2</sub> ガラス 500 nm 0秒

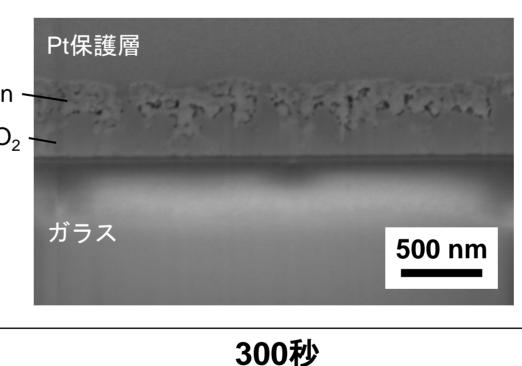
Pt保護層 SnO<sub>2</sub> SnO<sub>2</sub> · ガラス 500 nm 90秒

500nm

~ 100 nm

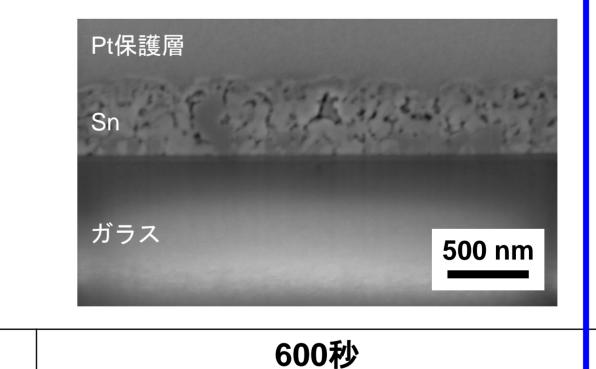
炭素電極

50 wt%グルコン酸水溶液

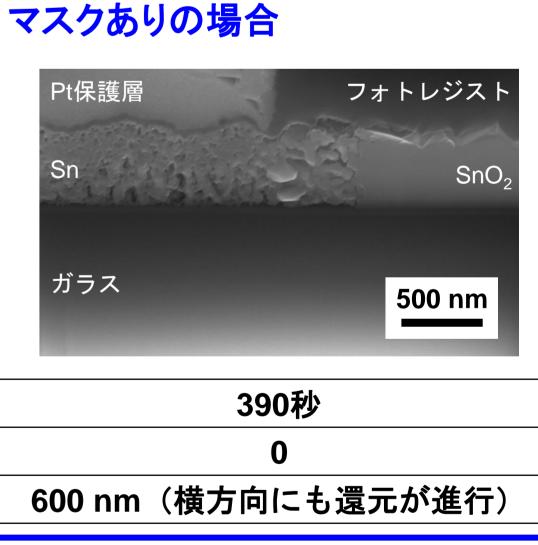


300

300 nm



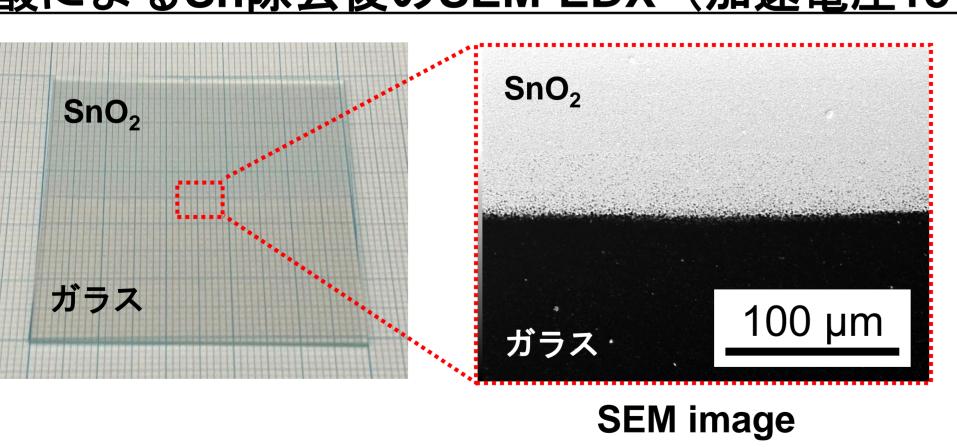
600 nm



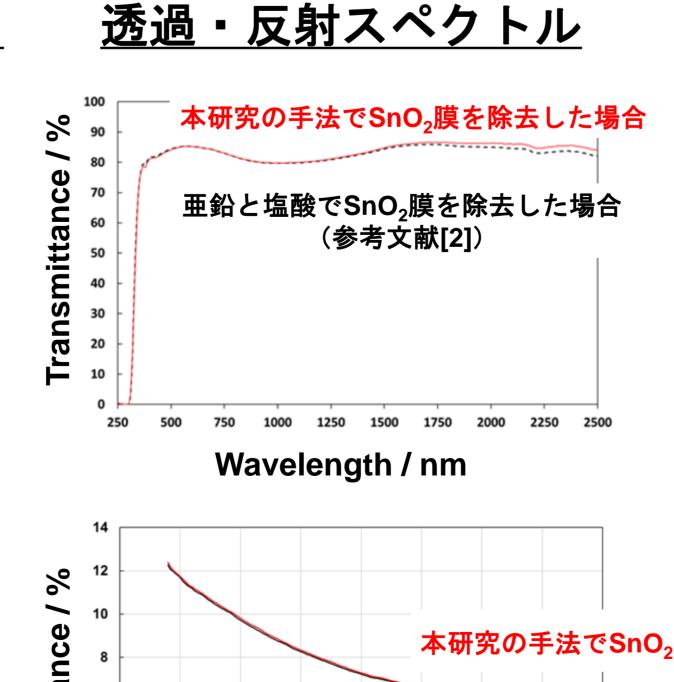
塩酸によるSn除去後のSEM-EDX(加速電圧15 kV)

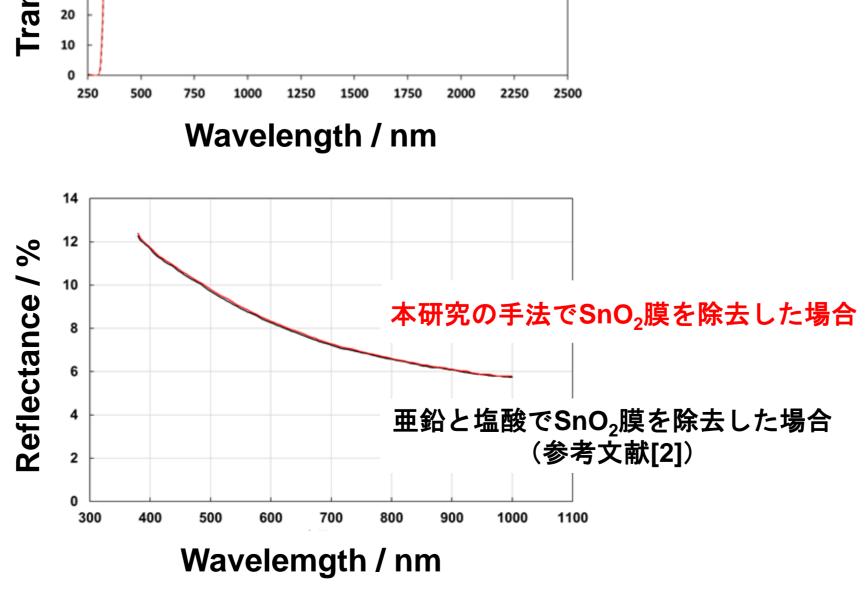
600 nm

0 nm



Si





- $SnO_2$ 膜表面から内部へSnへの還元が進行  $\rightarrow SnO_2$ 膜厚のコントロールが可能 · Snは多孔質(金属光沢がなく、黒く見えることと対応)
- ・SnO₂膜を完全に除去可能 → ウェットプロセスでのパターニングが可能

### X線回折 4.5 SnO<sub>2</sub> (ICDD-PDF2 No. 01-077-0452) Sn (ICDD-PDF2 No.00-004-0673) 塩酸によるSn除去後 3 還元時間=600秒 Normalized 300秒 $\bigcirc$ 0.5 FTO 00 30 **50 70** 90 10 $2\theta$ / degree (Cu Ka)